令和８年１１月２７日

ＴＯＫＹＯレジリエンスボンドの発行条件が決まりました

本日、午前９時３１分にＴＯＫＹＯレジリエンスボンドの発行条件を決定し、その後募集を午前９時５０分に開始、販売完了後の同１０時４０分に流通市場に移行（均一価格リリース）しました。

５年債の発行条件等は次のとおりです。

東京都公募公債（ＴＯＫＹＯレジリエンスボンド（５年））第１回

発行額	２１０億円
応募者利回り	２．１５８％（単利）
	２．１５８％（複利）
表面利率	２．１５８％
発行価格	１００円
対国債スプレッド	１２．０ｂｐ（第３６４回１０年利付国債）
償還日	令和１３年９月１９日
申込日	令和８年１１月２７日
払込日	令和８年１２月８日
利払日	２月、８月の各２５日
初回利払日	令和９年８月２５日

取得格付

（１）取得格付（信用格付業者）

Ａ＋（Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）

（２）取得年月日　令和８年１１月２７日

引受額　みずほ証券（株）〈事務主幹事〉（６０億円）

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券（株）〈主幹事〉（５０億円）

SMBC 日興証券（株）〈主幹事〉（５０億円）

ゴールドマン・サックス証券（株）〈主幹事〉（５０億円）

【お問い合わせ先】
財務局主計部公債課計画管理担当　０３（５３８８）２６８１　（ダイヤルイン）